

证券代码：688375

证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的广大投资者
时间	2024年5月24日 15:00-16:30
地点	上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长 梅滨先生 总经理 吴礼群先生 独立董事 韩旗先生 董事会秘书 刘洋先生 财务总监 何莉娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：业绩介绍</p> <p>公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营情况说明，介绍公司概况、主营业务及产品布局、关键财务数据等。</p> <p>第二部分：问答环节</p> <p>问题 1：先问一个行业问题，5.5G 相比于 5G PA 市场会有什么变化？这个变化对于公司会有什么影响？第二个问题是，数字控制类芯片比如衰减器和移相器公司是自研还是采购，这块技术壁垒高吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您的关注！国博电子是国内基站射频器件的核心供应商，与国内主流移动通信设备制造商深度合作。公司 GaN 射频模块完整产品系列覆盖 DC-10GHz，主要应用于 4G、5G 基站设备中，并积极布局 6G 移动通信应用，是</p>

全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一。公司推出的新一代金属陶瓷封装 GaN 射频模块及塑封 PAM 等产品在线性度、效率、可靠性等主要产品性能与国际主流产品水平相当，产品覆盖面、种类、技术达到国际先进厂商水平。

公司多款射频集成电路已应用于 5.5G 通感一体基站中，应用于基站新一代智能天线的高线性控制器件业务需求旺盛，并针对 5.5G 通信的发展需求持续进行产品迭代开发和新产品研发。

在射频控制类芯片领域，国博电子相关产品主要包括射频开关和数控衰减器，广泛应用于移动通信基站等通信系统，并逐步拓展应用领域。国博电子开发的系列射频开关、数控衰减器具有高集成度、高成品率、高性能等特点，主要电性能处于国际先进水平。

问题 2：公司射频芯片代工是由台湾系公司代工的？目前东部战区举行了“联合利剑-2024A”演习，公司涉及台湾的供应链是否稳定，有无被断供的风险？目前国内代工厂和台湾代工厂差距有多大？

答：尊敬的投资者，感谢您的提问！国博电子拥有自己的芯片研发设计团队，芯片设计由公司自主完成，芯片制造主要依托于中国电科五十五所，部分采取外协模式。

问题 3：请问公司的射频芯片有没有用在华为新机型上？

答：尊敬的投资者，感谢您的提问！国博电子积极开拓终端领域，多款终端用射频芯片产品已经开始向业内知名终端厂商批量供货。在射频放大类芯片方面，开发完成 WiFi、手机 PA 等产品，性能达到国内先进水平，同时正在进行新产品研发；在射频控制类芯片方面，公司应用于终端的射频开关、天线调谐器产品量产，多个射频开关被客户引入并批量交付，DiFEM 相关芯片开始量产交付，产品性能达到国内先进水平。公司将持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足

	<p>市场需求。</p> <p>问题 4：2024 年公司业绩能否保持较快增长？</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您的提问！2024 年，国博电子将持续聚焦主营业务发展和核心技术创新，依托化合物半导体方面的技术积累，加大产品开发力度，为未来新型有源相控阵 T/R 组件与射频市场的竞争打下坚实的基础，保持良好发展态势。</p>
附件清单(如有)	无
是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2024 年 5 月 24 日